



平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成30年7月31日

上場会社名 株式会社テセック 上場取引所 東
 コード番号 6337 URL http://www.tesec.co.jp
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 田中 賢治
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役 (氏名) 尾亦 利夫 TEL 042-566-1111
 四半期報告書提出予定日 平成30年8月7日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無：無
 四半期決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

1. 平成31年3月期第1四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30年6月30日）

(1) 連結経営成績（累計） (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
31年3月期第1四半期	1,725	56.6	400	123.3	465	132.2	365	92.2
30年3月期第1四半期	1,101	25.8	179	—	200	—	190	—

(注) 包括利益 31年3月期第1四半期 353百万円 (63.8%) 30年3月期第1四半期 216百万円 (—%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
31年3月期第1四半期	64.78	—
30年3月期第1四半期	33.71	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
31年3月期第1四半期	10,822	9,594	88.6	1,698.36
30年3月期	10,669	9,466	88.7	1,675.71

(参考) 自己資本 31年3月期第1四半期 9,592百万円 30年3月期 9,464百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
30年3月期	—	0.00	—	40.00	40.00
31年3月期	—	—	—	—	—
31年3月期(予想)	—	0.00	—	40.00	40.00

(注) 直前に公表されている配当予想からの修正の有無：無

3. 平成31年3月期の連結業績予想（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	6,300	7.3	1,000	10.6	1,030	15.7	850	△17.0	150.49

(注) 直前に公表されている業績予想からの修正の有無：無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	31年3月期1Q	5,778,695株	30年3月期	5,778,695株
② 期末自己株式数	31年3月期1Q	130,348株	30年3月期	130,348株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	31年3月期1Q	5,648,347株	30年3月期1Q	5,648,389株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(追加情報)	7
3. その他	8
受注及び販売の状況	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間における世界経済は、貿易摩擦拡大や急激な原材料高などへの懸念から先行き不透明感が高まりましたが、金融政策正常化へ向かう米国では大型減税などにより景気の拡大が維持され、欧州経済も緩やかな成長が続きました。アジアでは、中国経済は政策効果による安定成長がみられ、日本でも雇用環境や企業収益が改善するなど、全体として回復基調で推移しました。

半導体業界におきましては、スマートフォンの高機能化に伴うチップ積載量の増加、データセンター投資の増加に伴うフラッシュメモリの需要拡大、産業機械の省エネ化や自動車の電動化に伴うパワーデバイスの需要拡大など、半導体需要の裾野の広がりを背景に半導体メーカーの設備投資意欲は強く、半導体製造装置市場は堅調に推移しました。

このような状況のなか、主力製品である車載向けパワーデバイス用テストやMAPハンドラに加え、新製品であるウェハパラレルテスト、MEMS用ハンドラなど、付加価値の高い戦略モデルを中心に、主要市場において積極的な受注活動を展開しました。また、納期短縮に向け計画生産や外注化を促進するなど、引き続き生産能力向上に注力しました。

以上の結果、受注高は21億97百万円（前年同期比15.5%増）、売上高は17億25百万円（同56.6%増）となりました。製品別売上高はハンドラ11億円（同194.1%増）、テスト4億29百万円（同11.1%増）、パーツ等1億95百万円（同42.7%減）となりました。

損益面は、売上増に伴う売上総利益の増加により、営業利益4億円（前年同期比123.3%増）、経常利益4億65百万円（同132.2%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益3億65百万円（同92.2%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、受取手形及び売掛金の回収が進む一方、受注残高の増加に伴いたな卸資産が増加したことから、前連結会計年度末に比べ1億53百万円増加し、108億22百万円となりました。

負債は、賞与引当金や未払法人税等などが減少する一方、受注増に伴い部材外注費に係る買掛金が増加したことから、前連結会計年度末に比べ25百万円増加し、12億28百万円となりました。

純資産は、配当金の支払および親会社株主に帰属する四半期純利益の計上の結果、利益剰余金が増加したことから、前連結会計年度末に比べ1億27百万円増加し、95億94百万円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年5月15日に公表しました通期の業績予想および配当予想に変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,962	2,142
受取手形及び売掛金	2,348	1,913
有価証券	105	109
製品	134	187
仕掛品	1,500	1,771
原材料	324	429
未収消費税等	157	72
その他	43	72
貸倒引当金	△2	△2
流動資産合計	6,575	6,697
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	2,534	2,534
減価償却累計額	△2,130	△2,137
建物及び構築物(純額)	404	397
機械装置及び運搬具	126	115
減価償却累計額	△123	△113
機械装置及び運搬具(純額)	2	2
工具、器具及び備品	765	766
減価償却累計額	△729	△730
工具、器具及び備品(純額)	35	35
土地	1,167	1,167
リース資産	13	13
減価償却累計額	△10	△10
リース資産(純額)	3	3
有形固定資産合計	1,614	1,606
無形固定資産		
リース資産	18	15
その他	14	13
無形固定資産合計	32	29
投資その他の資産		
投資有価証券	2,087	2,170
退職給付に係る資産	1	8
繰延税金資産	221	163
保険積立金	126	137
その他	16	17
貸倒引当金	△6	△6
投資その他の資産合計	2,447	2,489
固定資産合計	4,094	4,125
資産合計	10,669	10,822

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	355	539
リース債務	26	26
未払金	141	98
未払費用	133	141
未払法人税等	146	51
賞与引当金	176	90
製品保証引当金	34	26
その他	164	237
流動負債合計	1,179	1,211
固定負債		
リース債務	19	12
繰延税金負債	4	3
長期未払金	1	1
固定負債合計	24	17
負債合計	1,203	1,228
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,521	2,521
資本剰余金	3,370	3,370
利益剰余金	3,544	3,684
自己株式	△202	△202
株主資本合計	9,234	9,374
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	382	373
為替換算調整勘定	△152	△155
その他の包括利益累計額合計	230	218
非支配株主持分	1	1
純資産合計	9,466	9,594
負債純資産合計	10,669	10,822

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第1四半期連結累計期間)

(単位:百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年6月30日)
売上高	1,101	1,725
売上原価	624	956
売上総利益	477	769
販売費及び一般管理費		
販売手数料	17	46
荷造運搬費	7	11
役員報酬	25	31
給料手当及び賞与	88	84
法定福利費	14	16
賞与引当金繰入額	19	27
減価償却費	2	2
研究開発費	37	45
貸倒引当金繰入額	△0	△0
その他	86	102
販売費及び一般管理費合計	298	368
営業利益	179	400
営業外収益		
受取利息	6	5
受取配当金	8	9
為替差益	5	47
その他	0	2
営業外収益合計	21	65
営業外費用		
支払手数料	0	0
その他	0	0
営業外費用合計	0	1
経常利益	200	465
税金等調整前四半期純利益	200	465
法人税、住民税及び事業税	21	40
法人税等調整額	△11	59
法人税等合計	9	99
四半期純利益	190	365
非支配株主に帰属する四半期純利益	0	0
親会社株主に帰属する四半期純利益	190	365

(四半期連結包括利益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位:百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年6月30日)
四半期純利益	190	365
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	32	△9
為替換算調整勘定	△6	△2
その他の包括利益合計	25	△12
四半期包括利益	216	353
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	216	353
非支配株主に係る四半期包括利益	0	0

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(追加情報)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

3. その他

受注及び販売の状況

(1) 受注実績

	当第1四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年6月30日)	
	金額 (百万円)	対前年同期増減率 (%)
ハンドラ	1,089	22.4
テスト	865	25.2
パーツ等	243	△24.6
合計	2,197	15.5

- (注) 1. 金額は販売価格によっております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注残高

	当第1四半期連結会計期間末 (平成30年6月30日)	
	金額 (百万円)	対前年同期増減率 (%)
ハンドラ	1,720	90.7
テスト	1,241	26.4
パーツ等	209	15.8
合計	3,171	53.6

- (注) 1. 金額は販売価格によっております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

	当第1四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年6月30日)	
	金額 (百万円)	対前年同期増減率 (%)
ハンドラ	1,100	194.1
テスト	429	11.1
パーツ等	195	△42.7
合計	1,725	56.6

- (注) 1. 金額は販売価格によっております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。